機械系産業技術フォーラム2018　確認回答書

 **お手数ですが，準備の都合上2月19日（月）までに機械系産業技術フォーラム庶務担当(E-mail: sangyouforum@eng.hokudai.ac.jp) までにご回答願います。**

貴　社　名：

フォーラムご参加代表者のご芳名：

上記代表者の当日ご連絡先（携帯番号等）：

１．フォーラムご参加人数（概数で結構です）：　　　　　名

２．配布・展示資料の郵送確認（該当しない方を削除下さい）

　　　ご郵送　　　　　　　ご持参

３．配送資料の事前開封確認（該当しない方を削除下さい）

　　　　　可　　　　　　　　　否

４．ご講演時の使用パソコン（該当しない方を削除下さい）

ご持参（VGA接続)　　　　　フォーラムで用意（Windowsのみ）

５．無線LANのご使用希望台数：　　　　　台

６．交流会（18:30～20:30）ご参加再確認（該当しない方を削除下さい）

 　　　　ご出席（　　　名様）　　　　ご欠席

７．資料集掲載御社原稿のWeb公開（該当しない方を削除下さい）

可　　　　　　　　　否

８．フォーラム後の御社資料の処理方法（該当しないものを削除下さい）

　　お持ち帰り　　　返送（着払いのみ）　　廃棄（通常の紙資源として廃棄）

その他ご連絡事項：